



433TC RAI



- Dispositivo per l'incisione e il taglio a spacco di lastre ceramiche.
- Estremamente leggero (1.7 Kg) e di minimo ingombro: eccellente trasportabilità.
- Per l'esecuzione dell'incisione, il dispositivo può essere guidato mettendo in battuta il carrello con ruote al bordo lastra (per eseguire tagli paralleli) oppure al bordo del banco di lavoro (per tagli inclinati). Per eseguire l'incisione, mantenere in battuta T-CUT e farlo scorrere per tutta lunghezza della lastra applicando contemporaneamente pressione sul perno con rotella.
- Ampiezza della porzione ottenibile con T-CUT in battuta al bordo della lastra: minimo 40 mm, massimo 600 mm.
- Ampiezza della porzione ottenibile con T-CUT in battuta sul bordo del banco di lavoro: minimo 0 mm, massima 550 mm.
- Lunghezza di incisione illimitata.
- Rotellina incisione Ø 16 mm che ruota su perno in acciaio temprato guidato su due cuscinetti a sfera.
- Asta millimetrata per rilevare l'ampiezza del taglio. Ricalibrabile.
- Il carrello è dotato di 5 rotelle di guida per consentire la corretta incisione della lastra sia in ingresso che in uscita (inizio/fine incisione).
- Corredato di pinza troncatrice per lastre di spessore compreso tra 3 e 12 mm. Pressione progressiva a vite.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Immagine	Descrizione	Ampiezza piastrella/lastra ottenibile				Peso	Imballaggio	Peso		
			in battuta al bordo lastra		in battuta sul bordo banco						
433TC RAI	8050532022102	1	T-CUT dispositivo per incisione e taglio di lastre ceramiche		min 40 mm MAX 600 mm	min 1 2/3" MAX 23 5/8"	min 0 mm MAX 550 mm	min 0" MAX 21 2/3"	2,1 Kg 4.6 lbs	71x23xh 12 cm 28"x9 1/16"xh 4 2/8"	2,5 Kg 5.5 lbs

